

明新科技大學 封裝測試產業精英專班 111學年度 第1學期 課表

班級：進二技子一甲(2+2N)-(導師:王木俊)

科 目	必選修	學分/時數	任課教師
※封裝能力鑑定(一)	必	3/3	趙守嚴
※積體電路工程	必	3/3	沈添賜(2)、張丞勛(1)
※半導體元件	必	3/3	
※Tester設備操作與維修概論	必	3/3	張丞勛(1)、呂明峰(2)
※Handler設備操作與維修概論	必	3/3	張丞勛(1)、呂明峰(2)
※HF設備操作與維修概論	必	3/3	沈添賜(1)、張丞勛(1)、呂明峰(1)
合計		18/18	

課表&教室	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一節 08:30~09:15		※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509			※Tester設備操作 與維修概論
第二節 09:15~10:00		※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509			※Tester設備操作 與維修概論
第三節 10:10~10:55		※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509			※Tester設備操作 與維修概論
第四節 11:00~11:45		※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509			※Handler設備操作 與維修概論
第五節 11:45~12:30		※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509			※Handler設備操作 與維修概論
午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休
第六節 13:30~14:15		※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509			※Handler設備操作 與維修概論
第七節 14:15~15:00		※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509			※HF設備操作與 維修概論
第八節 15:10~15:55		※積體電路工程 明509	※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509			※HF設備操作與 維修概論
第九節 16:00~16:45		※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509			※HF設備操作與 維修概論
第十節 16:45~17:30		※封裝能力鑑定(一) 明509	※半導體元件 明509	※積體電路工程 明509			

	一	二	三	四	五	六	日
		8月30日					
			9月7日				
				9月15日			
		9月27日					
			10月5日				
				10月13日			
		10月25日					
			11月2日				
				11月10日			
		11月22日					
			11月30日				
				12月1日			
		12月13日					
			12月21日				
				12月29日			
		1月10日					